(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-243733 (P2001-243733A)

(43)公開日 平成13年9月7日(2001.9.7)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 21/10

G11B 21/10

W

В

20/12

20/12

審査請求 未請求 請求項の数39 OL (全 25 頁)

(21)出願番号

特願2001-21772(P2001-21772)

(22)出願日

平成13年1月30日(2001.1.30)

(31)優先権主張番号 09/494826

(32)優先日

平成12年1月31日(2000.1.31)

(33)優先権主張国

米国 (US)

(71)出願人 591179352

クウォンタム・コーポレイション

QUANTUM CORPORATION アメリカ合衆国、95035 カリフォルニア

州、ミルピタス、マッカーシー・プールパ

一片、500

(72)発明者 ビル・ペイカー

アメリカ合衆国、94061 カリフォルニア 州、レッドウッド・シティ、パインヤー

ド・ドライブ、3824

(74)代理人 100064746

弁理士 深見 久郎 (外5名)

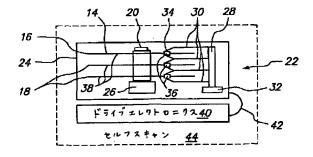
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ディスクドライブのセルフサーボ書込方法およびそれに用いる埋込基準パターン

(57)【要約】

【課題】 ディスクドライブのセルフサーボ書込方法を 提供する。

【解決手段】 この方法は、サーボ基準パターンを磁気 プリンティングによりディスクの少なくとも1つの記憶 面に転写するステップと、ディスクをディスクドライブ に取付けるステップならびにディスクおよびデータトラ ンスデューサを、不変の周囲環境からの粒子汚染を防ぐ よう封止されたハウジング内に密閉するステップを含 む、ディスクドライブを組立てるステップと、サーボ基 準パターンをトランスデューサヘッドを介してディスク から読取るステップと、パターン中のヘッド位置情報お よびタイミング位置情報を用いてデータトランスデュー サをディスク記憶面の同心トラック場所に正確に位置付 けかつ維持するステップと、ディスクドライブサーボパ ターン特徴に従ってデータトランスデューサでディスク ドライブサーボパターンを記憶面の同心トラック場所に セルフ書込するステップとを含む。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ディスクドライブのセルフサーボ書込を 行なうための方法であって、

(a) サーボ基準パターンを磁気プリンティングによ ってディスクの少なくとも1つの記憶面に転写するステ ップを含み、この結果生じるプリント基準パターンは、

(1) トランスデューサヘッドの円周方向相対位置情 報を提供するサーボクロック情報と、

トランスデューサヘッドの粗の半径方向相対位 ッドの密の半径方向相対位置情報を提供する密位置情報 を含むサーボ位置情報とを含み、

プリント基準パターンは、ディスクドライブに含まれる データトランスデューサヘッドのヘッドギャップ幅に比 例する特徴を含むディスクドライブサーボパターンより 低い解像度を有し、前記方法はさらに、

(b) ディスクをディスクドライブ内に取付けるステ ップ、ならびにディスクおよびデータトランスデューサ を、不変の周囲環境からの粒子汚染を防ぐように封止さ れたハウジング内に密閉するステップを含む、ディスク 20 ドライブを組立てるステップと、

(c) トランスデューサヘッドを介してディスクから プリント基準パターンを読取るステップと、

(d) 読取サーボクロックおよびサーボ位置情報を用 いて、データトランスデューサをディスク記憶面の同心 トラック場所に正確に位置付けおよびそこに維持するス テップと、

(e) ディスクドライブサーボパターン特徴に従っ て、データトランスデューサを用いてディスクドライブ サーボパターンを記憶面上の同心トラック場所にセルフ 30 書込するステップとを含む、方法。

【請求項2】 前記クロック情報が、1つ以上の実質的 に半径方向のタイミングセグメントを含む、請求項1に 記載の方法。

【請求項3】 前記サーボ位置情報が斜めセグメントを 含み、1つ以上のタイミングセグメントがこの斜めセグ メントにより分離されるようになっている、請求項2に 記載の方法。

【請求項4】 タイミングセグメント間の斜めセグメン トが、複数の実質的に半径方向に間隔をあけた組の斜め 40 るステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。 セグメントとして分けて構成される、請求項3に記載の 方法。

【請求項5】 タイミングセグメント間の斜めセグメン トが周期的に抑圧された斜めセグメントを含み、粗位置 情報が周期的に抑圧された斜めセグメントを含み、密位 置情報が抑圧されていない斜めセグメントを含む、請求 項3に記載の方法。

【請求項6】 斜めセグメントが実質的に半径方向に間 隔をあけられる、請求項5に記載の方法。

【請求項7】 サーボ位置情報が周期的に抑圧されたサ 50 位置情報が抑圧されていない斜めセグメントを含む、請

イクルを有する多周波周期パターンを含み、粗位置情報 が周期的に抑圧されたサイクルを含み、密位置情報が抑 圧されていないサイクルを含む、請求項2に記載の方 法。

【請求項8】 前記基準パターンをプリントするステッ プが多周波セグメントを転写するステップを含み、前記 多周波セグメントはヘッド位置情報を提供する、請求項 1に記載の方法。

【請求項9】 (i) 密位置情報が斜めセグメントの密 置情報を提供する粗位置情報およびトランスデューサヘ 10 パターンを含み、(ii) 粗位置情報が斜めセグメントの 粗パターンを含み、斜めセグメントの粗パターンには斜 めセグメントの密パターンが散在しており、(iii) 1 つ以上のタイミングセグメントの組は斜めセグメントの 前記散在する粗パターンおよび密パターンによって分離 される、請求項2に記載の方法。

> 【請求項10】 前記密パターンの斜めセグメントが互 いに対して半径方向に密な間隔をとる、請求項9に記載 の方法。

【請求項11】 前記粗パターンの斜めセグメントが互 いに対して半径方向に粗の間隔をとる、請求項9に記載 の方法。

【請求項12】 ステップ (d) が、粗位置情報を用い てプリント基準パターンの偏心距離を測定し、データト ランスデューサを同心データトラックに正確に位置付け かつそこに維持するステップを含む、請求項1に記載の

【請求項13】 偏心距離を測定するステップがさら に、密および粗位置情報を用いてプリント基準パターン の偏心を測定するステップを含む、請求項12に記載の 方法。

【請求項14】 ステップ(d)がさらに、前記クロッ ク情報および前記プリント基準パターンの測定された偏 心距離とともに少なくとも密位置情報を用いてデータト ランスデューサを同心データトラックに精確に位置付け かつそこに維持するステップを含む、請求項13に記載 の方法。

【請求項15】 回路を用いて、ディスクドライブサー ボパターンのセルフ書込前にプリント基準パターンの少 なくとも1つの偏心およびタイミング非均一性を相殺す

【請求項16】 サーボ位置情報が斜めセグメントを含 み、1つ以上のタイミングセグメントがこの斜めセグメ ントにより分離されるようになっており、タイミングセ グメント間の斜めセグメントは少なくとも2つの円周方 向に隣接する組の横断斜めセグメントに分けて構成され る、請求項2に記載の方法。

【請求項17】 タイミングセグメント間の斜めセグメ ントが周期的に抑圧された斜めセグメントを含み、粗位 置情報が周期的に抑圧された斜めセグメントを含み、密 求項16に記載の方法。

【請求項18】 密位置情報が、半径方向に間隔をあけ た抑圧されていない斜めセグメントの密パターンを形成 する抑圧されていない斜めセグメントを含む、請求項1 7に記載の方法。

【請求項19】 粗位置情報が、半径方向に間隔をあけ た抑圧された斜めセグメントの粗パターンを形成する抑 圧された斜めセグメントを含む、請求項17に記載の方

【請求項20】 (i)密位置情報が抑圧されていない 斜めセグメントの密パターンを含み、(ii) 粗位置情報 が抑圧された斜めセグメントの粗パターンを含み、この 粗パターンには密パターンが散在しており、(iii) 1 つ以上のタイミングセグメントが前記散在する粗パター ンおよび密パターンによって分離される、請求項17に 記載の方法。

【請求項21】 磁気プリンティングによって第1のデ ィスクの記憶面に転写されたプリント基準パターンの支 援によりディスクのセルフサーボ書込を行なうための方 法であって、前記プリント基準パターンは、(i)トラ ンスデューサヘッドの円周方向相対位置情報を提供する サーボクロック情報と、(ii) トランスデューサヘッド の粗の半径方向相対位置情報を提供する粗位置情報およ びトランスデューサヘッドの密の半径方向相対位置情報 を提供する密位置情報を含むサーボ位置情報とを含み、 基準パターン特徴は、ディスクドライブに含まれるデー タトランスデューサヘッドのヘッドギャップ幅に比例す るディスクドライブサーボパターン特徴より低い解像度 を有し、前記方法は、

- (a) 第1のディスクおよびトランスデューサをディ スクドライブのハウジングに取付けるステップと、粒子 汚染を防ぐためにこのハウジングを密閉するステップと を含む、ディスクドライブを組立てるステップと、
- (b) 1つ以上のトランスデューサを介して第1のデ ィスクからプリント基準パターンを読取るステップと、
- (c) サーボクロック情報およびサーボ位置情報を用 いて、トランスデューサヘッドを少なくとも1つのディ スク記憶面上の同心データトラック記憶場所に精確に位 置付けかつそこに維持するステップと、
- (d) ディスクドライブサーボパターン特徴に従っ て、トランスデューサヘッドを介してディスクドライブ サーボパターンを記憶面の同心トラック場所にセルフ書 込するステップとを含む、方法。

【請求項22】 ステップ(c)がさらに、

粗位置情報および密位置情報を用いてプリント基準パタ ーンの偏心距離を測定するステップと、

前記クロック情報および前記プリント基準パターンの測 定された偏心距離とともに粗位置情報および密位置情報 を用いてトランスデューサヘッドを同心データトラック に精確に位置付けかつそこに維持するステップとをさら 50 向の分離されたタイミングセグメントを含み、

に含む、請求項21に記載の方法。

【請求項23】 ディスクドライブエレクトロニクスを 用いて、ディスクドライブサーボパターンのセルフ書込 前にプリント基準パターンの偏心を相殺するステップを さらに含む、請求項21に記載の方法。

【請求項24】 ディスクドライブが複数のディスクお よび記憶面を含み、組立てるステップが第1のディスク とともに複数のディスクを取付けるステップを含み、デ ィスクドライブサーボパターンをセルフ書込するステッ プがプリント基準パターンの支援によりディスクドライ ブサーボパターンを複数のディスクの記憶面上に書込む ステップを含む、請求項21に記載の方法。

【請求項25】 クロック情報が1つ以上の実質的に半 径方向のタイミングセグメントのパターンを含む、請求 項21に記載の方法。

【請求項26】 (i)密位置情報が斜めセグメントの 密パターンを含み、(ii) 粗位置情報が斜めセグメント の粗パターンを含み、斜めセグメントの粗パターンには 斜めセグメントの密パターンが散在しており(iii)1 20 つ以上のタイミングセグメントの組が斜めセグメントの 前記散在する粗および密パターンにより分離される、請 求項25に記載の方法。

【請求項27】 1つ以上のトランスデューサヘッド、 第1のディスクおよび1つ以上の回転ディスク媒体を含 む、ディスクドライブのセルフサーボ書込において用い るための埋込基準パターンであって、前記基準パターン は、磁気プリンティングによって第1のディスクの記憶 面に転写されてプリント基準パターンを生じ、前記基準 パターンは、

- 30 (a) トランスデューサヘッドの円周方向相対位置情 報を提供するサーボクロック情報と、
 - (b) トランスデューサヘッドの粗の半径方向相対位 置情報を提供する粗位置情報および、トランスデューサ ヘッドの密の半径方向相対位置情報を提供する密位置情 報を含むサーボ位置情報とを含み、

前記基準パターンは、ディスクドライブに含まれるデー タトランスデューサヘッドのヘッドギャップ幅に比例す るディスクドライブサーボパターン特徴より低い解像度 を有し、

40 それによって、セルフサーボ書込動作中に、プリント基 準パターンをトランスデューサヘッドを介して読取るこ とができ、サーボクロック情報およびサーボ位置情報を 用いてデータトランスデューサをディスク記憶面の同心 トラック場所に精確に位置付けかつそこに維持し、ディ スクドライブサーボパターン特徴に従って、トランスデ ューサを用いてディスクドライブサーボパターンを記憶 面の同心トラック場所にセルフ書込できるようにする、 基準パターン。

【請求項28】 サーボクロック情報が実質的に半径方

サーボ位置情報が斜めセグメントを含み、前記タイミン グセグメントがこの斜めセグメントにより分離されてい る、請求項27に記載の基準パターン。

【請求項29】 隣接するタイミングセグメントの各対 の間の斜めセグメントが周期的に抑圧された斜めセグメ ントを含み、粗位置情報が周期的に抑圧された斜めセグ メントを含み、密位置情報が抑圧されていない斜めセグ メントを含む、請求項28に記載の基準パターン。

【請求項30】 隣接する斜めセグメントが実質的に半 ターン。

【請求項31】 サーボ位置情報が、周期的に抑圧され たサイクルを有する多周波数周期パターンを含み、粗位 置情報が、周期的に抑圧されたサイクルを含み、密位置 情報が、周期的に抑圧されていないサイクルを含む、請 求項27に記載の基準パターン。

【請求項32】 (i) サーボクロック情報が実質的に 半径方向のタイミングセグメントを含み、(ii)密位置 情報が斜めセグメントの密パターンを含み、(iii) 粗 グメントの粗パターンには斜めセグメントの密パターン が散在しており、 (iv) タイミングセグメントはサーボ 位置情報によって分離されている、請求項27に記載の 基準パターン。

【請求項33】 前記密パターンの斜めセグメントが互 いに対して半径方向に密な間隔をとる、請求項32に記 載の基準パターン。

【請求項34】 前記粗パターンの斜めセグメントが互 いに対して半径方向に粗の間隔をとる、請求項32に記 載の基準パターン。

【請求項35】 少なくとも粗位置情報が、プリント基 準パターンの偏心距離を測定するために用いられ得る、 請求項27に記載の基準パターン。

【請求項36】 前記クロック情報および前記プリント 基準パターンの測定された偏心距離とともに密位置情報 を用いて、データトランスデューサを同心データトラッ クに精確に位置付けかつそこに維持し得る、請求項35 に記載の基準パターン。

【請求項37】 (i) サーボクロック情報が実質的に 位置情報が斜めセグメントを含み、タイミングセグメン トは斜めセグメントによって分離されるようになってお り、隣接するタイミングセグメントの各対の間の斜めセ グメントが、少なくとも2つの円周方向に隣接する組の 横断斜めセグメントとして分けて構成される、請求項2 7に記載の基準パターン。

【請求項38】 隣接するタイミングセグメントの各対 の間の斜めセグメントが周期的に抑圧された斜めセグメ ントを含み、粗位置情報が周期的に抑圧された斜めセグ メントを含み、密位置情報が抑圧されていない斜めセグ 50 る誘導性書込要素が用いられ、データトラックから情報

メントを含む、請求項37に記載の基準パターン。

【請求項39】 斜めセグメントが半径方向に間隔をと られる、請求項38に記載の基準パターン。

ĸ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、広義にはデータデ ィスク記憶装置にサーボセクタパターンを書込むための 方法に関し、より具体的には、データディスクの面上の 基準パターンを用いてデータディスク記憶装置にサーボ 径方向に間隔をあけられる、請求項29に記載の基準パ 10 セクタサーボパターンのセルフサーボ書込みを行なう方 法に関する。

[0002]

【発明の背景】多くの処理システムおよび計算システム において、ディスクドライブなどの磁気データ記憶装置 が、データを記憶するために用いられる。典型的なディ スクドライブは、データ記憶面を有する1つ以上のデー タディスクを回転させるためのロータを備えるスピンド ルモータと、トランスデューサ (リード/ライト) ヘッ ドを支持するヘッドキャリアアームをデータディスクに 位置情報が斜めセグメントの粗パターンを含み、斜めセ 20 わたって半径方向に動かし、データディスク上の同心の データトラックヘデータを書込みまたはそこからデータ を読取るアクチュエータとを含む。

【0003】通常、磁気トランスデューサヘッドは、エ アベアリングを介して浮遊するスライダによって各デー 夕記憶面に非常に近接して位置付けられる。滑らかなデ ィスク面とこのスライダとの間の典型的なクリアランス は、約1マイクロインチまたはそれ以下である。このよ うにヘッドがディスク面に近接していることにより、非 常に高い解像度のデータおよびサーボパターンをディス 30 ク面に記録することが可能になる。サーボパターンは、 典型的には、サーボセクタとインタリーブされたデータ セクタまたはブロックとが均一な角度間隔で書込まれ る。サーボパターンの一例として、円周方向に連続し、 半径の方向に互い違いにされた単一周波数のバーストが 挙げられる。サーボパターンは、ディスクドライブにへ ッド位置情報を与えて、ロータリボイス・コイルポジシ ョナなどのアクチュエータを使用可能にし、ランダムア クセス・トラックシーク動作中、ヘッドを開始トラック から終点トラックまで動かす。さらにサーボパターン 半径方向のタイミングセグメントを含み、(ii) サーボ 40 は、ディスクドライブにヘッド位置情報を与えてアクチ ュエータを使用可能にすることにより、トラック追従動 作中にヘッドがトラックの中心線とうまく一致するよう ヘッドを位置付け、かつそこに維持する。このトラック 追従動作中に、ユーザデータが、ディスク面の同心デー タトラックにおける利用可能なデータブロック記憶領域 へ書込まれ、またはその領域から読み取られる。

> 【0004】現在用いられているデータトランスデュー サヘッドは二要素を採用している。データトラック中に 情報を書込むためには、比較的広い記録ギャップを有す

を読み取るためには、比較的狭い再生ギャップを有する 「大型磁気抵抗センサ」などの読取要素が用いられる。 この構成により、たとえば1インチ当り30,000ト ラック以上のデータトラック密度が可能になる。

【0005】従来、サーボパターンは、周囲からの微粒 子汚染を防ぐためにハードディスクユニットが封止され る前に、ドライブの組立工程のある点において、サーボ ライタを用いて各ディスクのサーボセクタ中に書込まれ る。サーボライタは複雑かつ高価な製造ユニットであ きな花崗岩基材に固定されており、また精確な位置測定 のためにたとえばレーザ干渉法を採用している。このサ ーボライタは典型的にはヘッドアームへの直接の機械的 アクセスを必要とし、クロックトラックをディスク面に 書込むための固定ヘッドを含む。

【0006】各ディスクドライブユニットのハードディ スクアセンブリの内部に直接アクセスする必要があるの で、サーボライタは、典型的には、空気から不純物を取 除いた「クリーンルーム」内に位置付けられる。この不 純物は、取除かなければ、サーボ書込処理を含む動作ま 20 たは製造後の通常の使用において妨げとなるおそれのあ るものである。さらに、このような従来のサーボ書込法 は非常に時間のかかるものである。一例では、2個のデ ィスク(4つのデータ記憶面)を有するディスクドライ ブは、サーボ書込の間に、1つのトラック上をトランス デューサヘッドがサーボライタで制御されて3回通過し なければならず、13.2分もの総サーボ書込時間を費 やし得る。したがって、クリーンルーム内でサーボライ タを用いるサーボ書込には、サーボライタのボトルネッ クが原因で、製造工程においてかなりの資本投資および 30 する。それから、読取スパイラルと書込サーボセクタ 非常に不利な時間的条件がともに必要となる。さらに、 ハードディスク設計の進歩に伴ってトラック密度が増加 するにつれて、サーボライタは時代遅れとなるので、か なりの額を投資して取換えたりまたはグレードアップし たりしなければならない。

【0007】上述の欠点を改善するために、プリアセン ブリ動作中にマスタディスクの一面に完全解像度でマス タパターンのサーボ書込を行なう試みがなされる。この 後、マスタパターンが書込まれたマスタディスクは、他 のブランクディスクとともにディスクドライブユニット 40 内に取付けられる。ディスクドライブユニットが周囲に 対して封止された後、マスタディスクのマスタサーボパ ターンは、密閉したユニット内の各データ面に埋込セク タサーボパターンのセルフ書込を行なう際に、ディスク ユニットによって基準として用いられる。最後に、この マスタパターンは消去され、ディスクドライブユニット には、元々マスタパターンが書込まれていた面を含むす べての面に埋込サーボセクタパターンが適切に位置付け られたものが残ることになる。このサーボ書込方法の一 例は、ミネ (Mine) 他による「ディスク記憶装置のため 50

のサーボパターン書込方法 (Servo Pattern Writing Me thod for a Disk Storage Device)」と題された米国特 許第5,012,363号に記載される。しかしなが ら、このような方法の欠点は、セルフサーボ書込動作中 に特定の繰返し可能なランアウト情報を取除かなければ ならないことである。このような方法の別の欠点は、マ スタパターンをマスタディスクに書込むために、なおも 髙価なサーボライタを多数必要とすることである。

【0008】このようなサーボライタの必要性を排除す り、望ましくない振動を最小にするために典型的には大 10 るセルフサーボ書込方法が、スウェアリンジェン (Swea ringen) 他による「ディスクドライブのセルフサーボ書 込のためのシステム (System for Self-Servo writing a Disk Drive)」と題された同一の譲受人の米国特許第 5,668,679号に記載されており、この開示をこ こに引用により援用する。この方法は本質的に、複数の 記録面を有するディスクドライブの第1のディスク面の 外径 (OD) 記録領域にクロックトラックを書込むステ ップと、ODから内径(ID)記録領域への開ループシ ークを調整して繰返し可能なシークプロファイルを作り 出すステップと、ODからIDへの複数の高周波スパイ ラルトラック(各スパイラルトラックは埋込(たとえば 欠落ビット) タイミング情報を含む) を記録するステッ プとを含む。そして、スパイラルトラックにより与えら れたピークデータおよび欠落ビットデータは再読込され る。電圧制御発振器がタイミング情報にロックされ、デ ィスクの角度位置が追跡される。ヘッドがその後ODか らIDへ半径方向に動かされるにつれて、タイミング情 報はシフトしないが、検出されたスパイラルピークは始 点(インデックス)マークに対して時間とともにシフト (ウェッジ) とを複合させることにより、埋込サーボセ クタがデータ記憶面にわたって精確に書込まれ得る。ウ ェッジの完全性が確認された後、スパイラルは消去され る (ユーザデータで上書きされる)。この方法は一応満 足できるものではあるが、第1のディスク面に正確なク ロックパターンを生成しかつ記録することにおいて、ま だ改善の余地がある。さらに、第1のディスク面にマス タ位置パターンを作り出すのに要する時間が長すぎると もいえる。

> 【0009】したがって、セルフサーボ書込時間を減 じ、より簡単に実施でき、かつサーボライタを必要とし ない、ディスクドライブにおける改良されたセルフサー ボ書込方法が要求される。

[0010]

【発明の概要】本発明はこれらの要求を満たす。一局面 では、本発明は、サーボ基準パターンをディスクの少な くとも1つの記憶面に転写することにより、ディスクド ライブのセルフサーボ書込を行なう方法を提供する。こ のサーボ基準パターンは磁気プリンティングにより記憶 面上に転写され、それによって生じるプリント基準パタ

10 置情報は、クロック情報およびプリント基準パターンの 粗位置情報とともに、データトランスデューサを同心デ ータトラックに精確に位置づけかつそこに維持するため に用いられ得る。

ーンは、トランスデューサヘッドの円周方向の相対位置 情報を提供するサーボクロック情報と、サーボ位置情報 とを含む。このサーボ位置情報は、トランスデューサへ ッドの粗い半径方向の相対位置情報を提供する粗位置情 報と、トランスデューサヘッドの密な半径方向の相対位 置情報を提供する密位置情報とを含む。このプリント基 準パターンは、ディスクドライブに含まれるデータトラ ンスデューサヘッドのヘッドギャップ幅に比例するディ スクドライブ・サーボパターン特徴よりも低い解像度を 有する。このディスクドライブは、ディスクドライブ内 10 へのディスクの取り付けと、ディスクおよびデータトラ ンスデューサのハウジング内への密閉とを含んで、組立 てられる。

【0015】本発明のこれらおよび他の特徴、局面なら びに利点は、以下の説明、前掲の請求項および添付の図 面を参照することにより理解されるであろう。

[0016]

【0011】その後、セルフサーボ書込処理において、 プリント基準パターンはトランスデューサヘッドを介し てディスクから読取られ、読取サーボクロックおよびサ ーボ位置情報は、データトランスデューサを1つ以上の ディスクのディスク記憶面の同心トラック場所に精確に 位置づけかつそこに維持するために用いられる。サーボ パターンは、上述のディスクドライブ最終サーボパター 20 ン特徴に従って、データトランスデューサで、記憶面上 の同心トラック場所にセルフ書込される。

【詳細な説明】一実施例では、本発明は、サーボ基準パ ターン、およびサーボ基準パターンを用いたディスクド ライブにおけるセルフサーボ書込の方法を提供する。サ ーボ基準パターンは磁気プリンティングによってリファ レンスディスクにプリントされており、磁気転移(この 磁化方向は円形ディスクトラックの円周方向にほぼ沿っ ている)を有する磁気セグメントを含む。近接してプリ ントされた各セグメント間の空間的分離は、ディスクド ライブの組立て後にサーボパターンのセルフサーボ書込 を行なうためにトランスデューサヘッドが同心の円形デ ィスクトラック上に位置づけるのに用いられ得る。

【0012】一例では、クロック情報は1つ以上の実質 的に半径方向に延びるタイミングセグメントのパターン を含み、サーボ位置情報は斜めセグメントを含み、1つ 以上のタイミングセグメントの組がこれらの斜めセグメ ントにより分離されるようになっている。ある例では、 タイミングセグメントの間の斜めセグメントは周期的に 抑圧された斜めセグメントを含み、粗位置情報は周期的 は抑圧されていない斜めセグメントを含む。このよう に、密位置情報は斜めセグメントの密パターンを含み、 粗位置情報は斜めセグメントの粗パターンを含み、斜め セグメントの粗パターンの間に斜めセグメントの密パタ ーンが散在しており、1つ以上のタイミングセグメント の組は、上記の斜めセグメントの散在した粗パターンお よび密パターンによって分離されている。

【0017】したがって、図1に概略的に示す磁気プリ ンティングステーション10は、リファレンスディスク として公知の磁気ディスク16の一面14にサーボ基準 パターン12を磁気的にプリントするか、そうでなけれ ば転写する。この磁気プリンティングステーション10 はいくつかの公知の磁気転写法のうちの1つを用いるこ とができる。そのような方法の1つは、ディスク16の 面14など、ブランクの記憶ディスクに1方向の磁区配 向を与えるステップを含む。それから、所望の磁気基準 パターンを有するレチクルまたは磁気ダイがディスク1 に抑圧された斜めセグメントを含み、さらに密位置情報 30 6の記憶面14に密接して配置され、ディスク16が面 14上の記憶媒体のキュリー温度に近づくまで加熱され る。この基準面14は、逆バイアスフィールドおよび、 たとえばレチクルまたはダイが確立した基準パターンに 従った局所的加熱を用いて、選択的に再磁化される。光 学レチクルが用いられる場合には、サーボ基準パターン 12に応じて基準パターンをつけた面14の磁区を選択 的に磁化するために、たとえば周知の光磁気原理に従っ て、レーザビームからレチクル開口を通じて強度の局所 熱が得られる。ディスク16を損傷または汚染しないよ れらの斜めセグメントによって分離されており、タイミ 40 うに、磁気プリンティング処理中には注意を払わなけれ ばならない。必ずしもというわけではないが、磁気プリ ンティング処理は、ディスク製造工程中に非常に清浄な 環境において行なわれるのが好ましい。

【0013】別の例では、サーボ位置情報は斜めセグメ ントを含み、1つ以上のタイミングセグメントの組がこ ングセグメントの間の斜めセグメントは、少なくとも2 つの円周方向に隣接した横断斜めセグメントの組に分け て構成される。タイミングセグメント間の斜めセグメン トは周期的に抑圧された斜めセグメントを含み、ここ で、粗位置情報は周期的に抑圧された斜めセグメントを 含み、密位置情報は抑圧されていない斜めセグメントを

【0018】図2を参照して、サーボ基準パターン12 がプリントディスク (printed disk) 16の記憶面14 に与えられた後、ディスク16は、他のブランクディス ク18とともにディスクドライブ22のスピンドル20 に取り付けられる。このスピンドル20は密閉された (enclosed) ヘッドーディスクアセンブリ (HDA) 2

【0014】ディスクドライブのセルフサーボ書込にお いて、この粗位置情報はプリント基準パターンの偏心の 主要成分を測定するために用いられ得る。さらに、密位 50 4内に装着され、スピンドルモータ26によって予め定

められた角速度で回転される。HDA24には櫛状のへ ッドアクチュエータ構造28が含まれ、このヘッドアク チュエータ構造28は、トランスデューサヘッド34お よび36をそれぞれディスク16の基準面14ならびに ディスク16および18のプランク面38の近傍に位置 づけるために、たとえば回転ボイスコイルモータ32に よって回転されるヘッドアーム30を含む。ディスク1 6および18ならびにヘッド36および38が設置され た後、HDA24は、望ましくない粒子の汚染を防ぐた 成要素を担持するプリント回路基板などのドライブエレ クトロニクス・モジュール40は、HDA24に機械的 に取付けられ、かつ好適な相互接続部42によってHD A24に電気的に接続されることにより、ディスクドラ イブ22の組立てを完成する。ディスクドライブ22は その後セルフスキャンチャンバ44内に配置され、かつ 好適な電源に接続され、ここで制御およびステータス収 集コンピュータ(図示せず)がセルフスキャン手続中に ディスクドライブ22に関するデータを収集する。

【0019】本発明の一例では、ドライブエレクトロニ 20 クス40における特殊プログラム (たとえばステータス 収集コンピュータからダウンロードされたもの)によ り、ヘッド34が基準パターン12を読取ることが可能 になり、また各ヘッド36が、最終サーボパターン特徴 プラン (たとえば図14に示し以下にさらに説明するサ ーボプランパターン39など)に従って、基準面14を 含む各記憶面38上に精確なサーボパターンを書込むこ とが可能になる。ディスク18の面38のすべてに最終 サーボパターンが書込まれた後、基準パターン12は、 セルフスキャンステーション44において上書きされる か、または後にディスクドライブ22がデータ記憶およ び再生動作のためにユーザのコンピュータ環境に取付け られるときにユーザデータにより上書きされる。

【0020】図3(A)を参照して、ディスクドライブ 22がバス23を介してコンピュータシステム25に接 続されて示される。一例では、コンピュータシステム2 5は上述のステータス収集コンピュータを含み得る。デ ィスクドライブ22はHDA24およびドライブエレク トロニクス40を含む。HDA24は少なくとも1つの 磁気記憶ディスク18を回転させるためのスピンドルモ 40 ータ26と、データ記憶ディスク16および18からそ れぞれデータを読取りまたそこにデータを書込むように トランスデューサアセンブリ34/36を位置づけるた めのアクチュエータモータ32を有するアクチュエータ アセンブリ30とを含む。ドライブエレクトロニクス4 0は、典型的にはディスクドライブ22のサーボ制御に 関わるマイクロプロセッサ15と、システムバス23を 介したコンピュータシステム25とのデータフロー通信 を主に制御し、かつディスクドライブ22の部品も制御 する、制御プロセッサ27を含む制御ユニットまたはコ 50

ントローラ17と、トランスデューサアセンブリ34に より読取られた信号を増幅するプリアンプ19と、プリ アンプ19とコンピュータシステム25とマイクロプロ セッサ15と制御ユニット17との間で転送されるデー タを処理するためのチャネルチップ21とを含む。

【0021】チャネルチップ21を簡略化したものを図 3 (B) に示す。図示したように、このチャネルチップ 21はプリアンプ19からの増幅信号を受ける。チャネ ルチップ21は、ディスク18から読取った信号をデジ めにカバーで密閉される。大規模集積回路および他の構 10 タル方式でサンプリングするためのプリアンプ19に結 合されたサンプリングデジタル検出器29を含む。この チャネルチップ21において採用されるサンプリングデ ジタル検出器29は、たとえばビタビ検出器、DFE (デシジョン・フィードバック・イコライザ)、PR4 (部分応答モード4)、EPR4 (拡張部分応答モード 4) または他の公知のデジタル検出器などの、何らかの 形式のデジタル検出器として動作するように構築され得 る。 高調波センサ31は、サンプリングデジタル検出器 29からデジタルサンプルを受けるよう結合される。高 調波センサ31はこのデジタルサンプルを処理し、読取 った信号のスペクトル内容を計算するのに用いられる測 定値を出す。チャネルチップ21は、制御ユニット17 を介してマイクロプロセッサ15にこの高調波センサ3 1の測定値を与える。マイクロプロセッサ15は、浮動 小数点演算、整数演算、変換などを行なう能力を有する 従来の集積回路プロセッサであり得る。上記の構成要素 を含むディスクドライブエレクトロニクスの一例は、米 国特許第5,784,296号に詳細に記載されてお り、これをここに引用により援用する。

> 【0022】図4を参照して、プリント基準パターン1 2の例が概略的に示される。磁気プリンティングは、一 般にディスク16の半径方向に長い寸法を有する比較的 長い円周方向に磁化された領域または帯を磁化すること により、最も効果的に達成される。円周方向に連続する 帯は、転移を生じる逆方向/横断方向に磁化される。こ れらの転移により生じるフリンジ電界は、周知の方法に 従って読取動作中に回復された信号を供給する。長縁に おける転移は比較的まっすぐであり、帯の端部近傍の領 域と比べて少ないノイズで、通過するヘッド34によっ て読取られ得る。この長縁の転移は、通常、円周方向の トラックの軌跡まわりのヘッド34の進路に対して横断 するように整列される。図4は、100のスポーク11 を含むプリント基準パターン12の一例を示し、各スポ ーク11は、ヘッド34に相対円周方向位置情報および 半径方向位置情報を提供する、サーボクロック情報を含 む。基準パターン12は垂直/水平の目盛りで示されて おり、直径約95mmである。この基準パターン12に ついては、ディスク16の直径に基づいて、他の特徴お よび直径も可能である。

【0023】図5(A)は、サーボクロック情報43の

る。このサーボ位置情報45は、トランスデューサヘッドの粗の半径方向相対位置情報を提供する粗位置情報47と、トランスデューサヘッドの密の半径方向相対位置情報を提供する密位置情報49とを含む。

14

一実施例およびサーボ位置情報45の一実施例を含む、スポーク11の一例(図4)の一部分を拡大した概略平面図である。サーボクロック情報43は、実質的に半径方向の等時間隔タイミングセグメント50のパターンを含む。サーボ位置情報45は、トランスデューサヘッドの粗い半径方向相対位置情報を提供する粗位置情報47と、トランスデューサヘッドの密な半径方向相対位置情報を提供する密位置情報49とを含む。

【0028】一例では、粗位置情報47は半径方向に間隔をあけた斜めセグメント51の粗パターンを含み、密位置情報49は半径方向に間隔をあけた斜めセグメント52の密パターンを含む。粗の斜めセグメント51の間に密の斜めセグメント52が散在する。1つ以上のタイミングセグメント50の組は、散在した斜めセグメント51および52をタイミングセグメント50に対して傾けることにより、相対的な粗および密の半径方向位置情報を提供する繰返し基準パターン12が得られる。この例では、1つ以上のタイミングセグメント50の連続する組と和間の斜めセグメント51および52は、その場所の等時曲線の方向に対して異なる角度または反対の角度となっている。

【0024】一例では、粗位置情報47は半径方向に間隔をあけた斜めセグメント51の粗パターンを含み、密位置情報49は半径方向に間隔をあけた斜めセグメント52の密パターンを含む。粗い斜めセグメント51の間に密な斜めセグメント52が散在する。1つ以上のタイミングセグメント50に対してセグメント51および52を斜めにすることにより、相対的な粗および密の半径方向位置情報を提供する繰返し基準パターン12が得られる。この例では、1つ以上のタイミングセグメント50の組と組の間にある斜めセグメント51および52は、同じ方向に傾斜される。

【0029】図6(B)を参照して、別の例では、粗の20 斜めセグメント51は密の斜めセグメント52の間に周期的に抑圧された斜めセグメント(欠落している斜めセグメントとして示す)を含み得る。このように、ディスク16の面14には、周期的に抑圧された斜めセグメント51を含む抑圧されていない斜めセグメント52によって分離された、実質的に半径方向のタイミングセグメント50の繰返し基準パターン12がプリントされる。この例では、斜めセグメント51および52は半径方向のタイミングセグメント50に対して約20度の傾きをつけられる。この傾きは、これより大きくても小さくて30 もよい。

【0025】図5(B)を参照して、別の例では、粗の斜めセグメント51は、密の斜めセグメント52の間に周期的に抑圧された斜めセグメント(欠落した斜めセグメントとして示す)を含み得る。このように、ディスク16の面14には、周期的に抑圧された斜めセグメント51を含む抑圧されていない斜めセグメント52により分離された、実質的に半径方向のタイミングセグメント50の繰返し基準パターン12がプリントされる。一例では、斜めセグメント51および52は、半径方向のタイミングセグメント50に対して約20度の傾きをつけられる。この傾きは、これより大きくても小さくてもよい。

【0030】図6(A)および(B)を参照して、円周方向に近接した斜めセグメント51は、ある斜めセグメント51に対して半径方向に部分的に段々になるように、半径方向に位置をずらされ得る。同様に、斜めセグメント52の円周方向に近接した組53は半径方向に位置をずらされてもよく、斜めセグメント52のある組53は斜めセグメント52の別の組53に対して半径方向に部分的に段々になっている。粗の斜めセグメント51は密の斜めセグメント52と同じ幅であり得る。代替的には、粗の斜めセグメント51の幅は密の斜めセグメント52の幅とは異なり得る。

【0026】図5(A) および(B) を参照して、円周 方向に近接した斜めセグメント51は、ある斜めセグメ ント51が1つ以上の他の斜めセグメント51に対して 半径方向に部分的に段々になるように、半径方向に位置 をずらされ得る。斜めセグメント51は斜めセグメント 49によって分離される。同様に、斜めセグメント52 の円周方向に近接した組53の位置を半径方向にずらし でもよく、この場合斜めセグメント52の1組53は斜 めセグメント52の別の組53に対して半径方向に部分 的に段々にされる。斜めセグメント52の組53は、斜 めセグメント49によって分離される。粗の斜めセグメ ント51は密の斜めセグメント51は密の斜めセグメント51は密の斜めセグメント51は密の斜めセグメント51は密の斜めセグメント52と異なる幅を有し得る。

【0031】密の斜めセグメント52は、一定の磁束ピッチまたは反転周波数で一連の磁束反転パターンとしてプリントされるのが好ましい。図7(A)は、ヘッド34の下を通過する基準パターン12にわたる円周方向のトラック60を表わす。図7(A)では、ヘッド34は、誘導性書込要素35とその書込要素35より幅の狭い磁気抵抗性または巨大磁気抵抗性(GMR)読取要素37を含んで示される。ヘッド34は、ディスクドライ

【0027】図6(A)は、上述のサーボクロック情報 は、誘導性書込要素35とその書込要素35より幅の狭43およびサーボ位置情報45の別の実施例を含む、ス い磁気抵抗性または巨大磁気抵抗性(GMR) 読取要素ポーク11の別の例の一部分を拡大した概略平面図であ 50 37を含んで示される。ヘッド34は、ディスクドライ

16

ブ22内のリファレンスディスク16の回転中にトラック60がヘッド34を過ぎて動くにつれて、タイミングセグメント50、粗(抑圧された)セグメント51、および密の斜めセグメント52の組を通過する。

【0032】斜めセグメント52の大きさ(extent)によって規定されたバンド内のヘッド34の半径方向相対位置は、ヘッド34が1つ以上のタイミングセグメント50の群を通過するのと、1つ以上の斜めセグメント52(または抑圧されたセグメント51)の群がヘッド34に到着するのとの差動時間 Δtを測定することにより、決定され得る。一例では、斜めセグメント52(または抑圧されたセグメント51)の大きさによって規定されるバンド内のヘッド34の半径方向の相対位置は、ヘッド34がタイミングセグメント50の終端62を通過するのと、次の斜めセグメント52(または抑圧されたセグメント51)の先端64がヘッド34に到着するのとの差動時間(図7(A)にΔtで示す)を測定することにより、決定され得る。

【0033】図7 (B) は、磁気プリンティング処理に よって転写され得る他のタイミング情報および位置情報 20 を表わすために図7 (A) に示されるセグメント50の 一例を拡大したものである。この情報は、円周方向の磁 東反転の固定周波数同期パターン66と、サーボアドレ スマーク68と、基準パターン12のトラック始点を記 すためにタイミングセグメント50のうち予め定められ た1つに存在するインデックス磁束反転70と、タイミ ングセグメントおよび斜めセグメントの組のうち各々の 特定の1つを特定するウェッジカウントフィールド72 と、近接した斜めセグメント (たとえばセグメント5 2) の特定の半径方向のバンドを特定するバンドカウン タフィールド74とを含む。図7(C)は、各タイミン グセグメント50のフィールド66、68、70、72 および74をプリントするのに好適なレチクルまたはダ イパターンの一例を示す。

【0034】上記の説明では、基準パターン12に対するヘッド34の半径方向の位置を決定するのに差動時間 Δ tが用いられ得る。通常、タイミングセグメント50 ならびに斜めセグメント51 および52 の位相検出を含む他の方法でも、ヘッド34の半径方向の位置をさらに正確に検出することができる。

【0035】図8は、ヘッド34がディスク16にわたって追従する一般に弓形の半径方向の経路を示す。ヘッド34の弧は、ヘッドアーム30の長さ(A)と、回転アクチュエータ28のピボット点とスピンドル20およびリファレンスディスク16の回転軸との間の距離

(C) との関数である。弧の延びは、ディスクの外側半径 (Ro) とディスクの内側半径 (Ri) との関数である。

【0036】基準パターン12はプリンティングステーション10によってディスク16の面14に転写される 50

ので、プリントされた基準パターン12は、繰返し可能なランアウト(RRO)および/またはディスク16がスピンドル20に装着された後のタイミングの非同一性(偏心)を含み得る。この偏心は、ヘッド34下の1つ以上の密の斜めセグメント52の半径方向のシフト量に対応して大きくなることがあり、したがって粗の斜めセグメント51が最初に粗の半径方向位置情報として用いられ、パターン12の大きな偏心を決定する。

【0037】一例では、アクチュエータ28はディスク 16の外径(または内径)におけるクラッシュストップ ヘアーム30を動かし、上述した偏心の測定を開始す る。クラッシュストップにおいて、アクチュエータ28 はバイアスをかけられてアーム30をクラッシュストッ プに対抗するよう促し、ヘッド34をクラッシュストッ プに対して静止位置に保つ。たとえば、図9を参照し て、ディスク16が回転すると、基準パターン12はへ ッド34の下を通過し、基準パターン12にわたるヘッ ド34の円周方向のトラック60を規定する。ヘッド3 4はタイミングセグメント50に対して実質的に垂直に 動き、また斜め位置セグメント51および52に対して 実質的に横断方向に動く。基準パターン12がヘッド3 4の下を通過するにつれて、パターン12の偏心によ り、斜めセグメント51および52はヘッド34の下に 入ったり出たりして半径方向にシフトする。特に、斜め セグメント52がヘッド34下に入ったり出たりして半 径方向にシフトするにつれて、ヘッド34は、タイミン グセグメント50から、さまざまな円周方向の距離で、 斜めセグメント52を横切る。同様に、斜めセグメント 51がヘッド34下に入ったり出たりして半径方向にシ フトするにつれて、ヘッド34は、タイミングセグメン ト50から、さまざまな円周方向の距離で、抑圧された セグメント51を横切る。上述の円周方向の距離を変え ることにより、タイミングの変動が起こって半径方向の 変位における変化を決定し、またしたがってパターン1 2の偏心を決定する。

【0038】動作においては、ディスク16が最初に回転し始めると、抑圧されたセグメント51が用いられてパターン12に対するヘッド34下のクラッシュストップで回転するにつれて、タイミングセグメント50がヘッド34の下を通過すると、タイマ(たとえばディスクエレクトロニクス40内)が始動し、そして抑圧されたセグメント51がヘッド34を通過するとこのタイマは停止し、経過時間 Δ tを測定する。このように、このタイミングセグメント50とクラッシュストップでへッド34下を通過する抑圧されたセグメント51との間の経過時間 Δ tが測定される。偏心がない場合は、基準パターン12に対するヘッド34の特定の半径方向位置の各々について、ヘッド34の下を通過するタイミングセグメント50と抑圧されたセグメント51との間の予測

(すなわち予め選択された) 経過時間がある。 測定され た経過時間はクラッシュストップにおける予測経過時間 と比較され、そのタイミングセグメント50に対する、 クラッシュストップでのヘッド34下の基準パターン1 2における半径方向のシフト量の大まかな測定値を出 す。この処理は各タイミングセグメント50について繰 返され、ディスク16の1回転におけるタイミングセグ メント50すべてについて、基準パターン12の斜めセ グメント51の半径方向シフト量の大まかな測定値が得 られる。上記の各タイミングセグメント50に対するク ラッシュストップでのパターン12の半径方向シフト量 の大まかな測定値はサーボ書込の段階で用いられ、大き な偏心をなくすように、かつ最終サーボパターンの同心 円を作り出すように、ヘッド34を位置づける。

【0039】斜めセグメント52は、斜めセグメント5 2 の密な半径方向のシフト量を測定するのに用いられ る。たとえば、この偏心が、基準パターン12がヘッド 34下で回転するにつれ基準パターン12が半径方向に シフトすることによって1つ以上の斜めセグメント52 がヘッド34下で半径方向にシフトするというようなも 20 のであれば、斜めセグメント52は、ある斜めセグメン ト52を別の斜めセグメント52と半径方向に区別し半 径方向のシフト量を認識するのに十分な情報を提供しな い。これは、このような1つ以上の斜めセグメント52 の半径方向のシフトの前後で、タイミングセグメント5 0から斜めセグメント52までの経過時間は同じである からである。しかしながら、斜めセグメント52に対し て抑圧されたセグメント51の位置づけはよりまばらで あるので、1つ以上の斜めセグメント52のヘッド34 下での半径方向のシフト量は、タイミングセグメント5 0から抑圧されたセグメント51までの経過時間が抑圧 されたセグメント51の傾斜によりそのような半径方向 のシフトの前後で異なることから、認識可能である。こ のように、抑圧されたセグメント51により、偏心距離 が斜めセグメント52の幅より大きい場合でさえも、そ の偏心距離を測定することが可能になる。

【0040】したがって、斜めセグメント52を用い て、ヘッド34下の1未満の斜めセグメント52の基準 パターン12の半径方向シフト量の測定値が出され、そ れによって密の半径方向シフト情報が提供される。クラ ッシュストップでディスクがヘッド34下で回転すると き、タイミングセグメント50がヘッド34下を通過す るとタイマが始動し、斜めセグメント52がヘッド34 下を通過するとこのタイマが停止する。このように、ク ラッシュストップでヘッド34下を通過するタイミング セグメント50と斜めセグメント52との間の経過時間 Δ t が測定される。偏向がない場合、基準パターン12 に対するヘッド34の特定の半径方向位置の各々につい て、ヘッド34下を通過するタイミングセグメント50 と斜めセグメント52との間の予測(すなわち予め選択 50 除去法が記載される。

された)経過時間がある。測定された経過時間はこの予 測経過時間と比較され、タイミングセグメント50に対 する、クラッシュストップでのヘッド34下のパターン 12の斜めセグメント52における半径方向シフト量の 密な測定値が得られる。この各タイミングセグメント5 0に対するクラッシュストップでのパターン12におけ る半径方向シフト量の密な測定は、ディスク16の回転 ごとにすべてのタイミングセグメント50に対して行な われる。

18

【0041】再び図4を参照して、この基準パターン1 10 2の例は、ギャップによって分離された100のスポー ク11を含む。上述したように、各スポーク11は1つ 以上のタイミングセグメント50の組と、ディスク16 の回転ごとにヘッド34下を通過するセグメント51お よび52の組を含むサーボ位置情報45とを含む。ヘッ ド34下を通過する斜めセグメント51および52にお ける半径方向のシフト量を測定することにより、ディス ク16上の基準パターン12の偏心距離が示される。こ の測定値におけるノイズの影響を減じるために、偏心距 離はクラッシュストップ位置においてヘッド34下のデ ィスク16の10~100回転について測定されること ができ、この測定値は平均化されてノイズが減じられ

【0042】偏心情報はこの後サーボ書込処理において 用いられ、ディスク18上に最終サーボパターン39を **書込む際の偏心が排除される。具体的には、サーボ書込** の段階において、各タイミングセグメント50ごとの密 な半径方向シフト量の測定とともに粗の半径方向シフト 量測定が用いられ、ヘッド36を操作してタイミングセ 30 グメント50における偏心を修正し、また最終サーボパ ターンを書込むときにディスク18上に同心の円形トラ ックを生成する。この粗および密の半径方向シフト量測 定値は、サーボパターンの最終の同心円をディスク18 上に書込むようヘッド36を正確に位置づけるための、 タイミングセグメント50に関する精密な半径方向情報 を提供する。ディスクドライブエレクトロニクス40 は、チャネルチップ(図3(A)および(B))と、リ ファレンスディスクパターンからのRROエラーを修正 するためにアルゴリズム中で用いられ得る、たとえば離 散フーリエ変換(たとえば米国特許第5,784,29 6号に記載されたものであり、ここに引用により援用す る) を実行するためのルーチンとを含む、デジタル処理 回路を含む。たとえば、「ESPER-2 ハードディ スクドライブ・サーボライタのアーキテクチャおよび性 能(Architecture and Performance of the ESPER-2 Ha rd-Disk Drive Servo Writer)」と題されたヒロユキ・ オノ (HiroyukiOno) による技術文献 (IBM J. Res. Dev elop. Vol. 37, No. 1、1993年1月、3~11頁) に は、ディスクドライブ・サーボライタにおけるRROの

【0043】図10は、図1のプリンティングステーションで基準パターンをつけられたディスク16上にプリントされた図4の基準パターン12のスポーク11の別の実施例の内側半径における一部分を大きく拡大した図である。この例では、サーボ位置情報45は、斜めセグメント52を含む密位置情報49と斜め(抑圧された)セグメント51を含む粗位置情報47とを含み、これらは1つ以上のタイミングセグメント50の組と組との間で横断斜めセグメント51および52の2つの円周方向に隣接する群76に分けて編成される。各群76は、

(図6 (B) の例にも示すように)複数の抑圧されたセグメント51によって間隔をとられた複数の斜めセグメント52を含む。

【0044】図10では、横断方向の隣接する群76中 の斜めセグメント51および52は「ジグザグ (Zig-Za g)」パターン(山形)を形成する。斜めセグメント52 には周期的に抑圧された斜めセグメント51が散在して おり、抑圧された斜めセグメント51が粗の半径方向位 置情報を提供し、斜めセグメント52が密の半径方向位 置情報を提供するようになっている。タイミングセグメ ント50の各対の間の2つの横断方向の群76における 抑圧されたセグメント51は、半径方向にオフセットさ れ得る。さらに、横断方向の斜めセグメント52(およ び横断方向の抑圧セグメント51) の間の角度はディス ク16の中心から外周に向けて変化してもよく、または 同じものを保ってもよい。たとえば、横断方向セグメン ト52 (および51) 間の角度はディスクの中心(たと えば約20度)からディスク16の外周(たとえば約4 0度)に向けて増加し得る。

【0045】セグメント51および52の横断方向のジオメトリにより、上述のようにヘッド34についての非常に詳細な相対的半径方向および円周方向の位置情報が提供される。ヘッド34の読取トラック60に沿った各セグメント51または52への、またはタイミングセグメント50からの上記差動時間が、半径方向位置情報を提供する。これらの差動時間は、基準パターン12に対するヘッド34の半径方向位置を決定するのに用いられ得る。

【0046】ディスク16がヘッド34下で回転するとき、ヘッド34が横断方向セグメント45に対して半径 40方向に動く場合、各斜めセグメント45への上記差動時間 Δ t は変化し、ディスク16の中心へ向かうのまたは中心から離れるヘッド34の動き方向の検出が可能になる。上述の差動時間 Δ t の変化が、横断斜めセグメント52間の距離が横断斜めセグメント52間の距離が横断斜めセグメント52の先行する対に関する同様の測定値から減少した半径方向位置においてヘッド34が横断斜めセグメント52の対を横切ったということを示す場合、ヘッド34は、その先行する測定以後、ディスク16の中心へ向けて半径方向に内側に動いたということである。上述の距離が増加した場合は、50

ヘッド34は、その先行の測定以後ディスク16の中心から半径方向に外側に動いたことになる。そして、この距離が同じに保たれている場合、ヘッド34は先行の測定以後、ディスク16の中心に対して半径方向に動いていない。上述の測定は横断抑圧セグメント51に対して行なうことができ、これにより、ヘッド34のより大きな(たとえば1つの斜めセグメント52の幅より大きな)半径方向の動きが測定され得る。このように、基準パターン12の偏心距離が測定でき、ヘッド36はディスクドライブエレクトロニクス40を用いて操作されて上述の偏心またはタイミング非均一性を取除き、かつディスク18上の同心円形トラックに最終サーボパターン(たとえばサーボパターン39)を書込むことができる。

【0047】一実施例では、逆方向/横断方向斜めセグ メント52(または逆方向に傾斜した/横断方向の抑圧 されたセグメント51)の2対の各々間の位相角(すな わち位相差)により、ヘッド34がそれらの上を横切る につれ、ヘッド34の半径方向位置、および上記に詳述 した先行の測定からの基準パターン12に対するヘッド 34の半径方向の動きが測定される。位相シフトは、へ ッド34の半径方向の動きの方向および量を示す。この 位相角はヘッド34の半径方向の動きの関数として変化 し、(i)斜めセグメント52の横断方向の対の間の上 記距離がヘッド34の半径方向に内向きの動きにより減 少すると位相角が減少し、(i i) 斜めセグメント52 の横断方向の対の間の上記距離がヘッド34の半径方向 に外向きの動きにより増加すると位相角は増加し、(i i i) ヘッド34が半径方向に動かない場合は位相角は 同じものを保つ。このように、ディスク16の中心から の半径方向の距離を同じに保つためには、一定の位相角 を維持すべきである。同様に、横断方向/逆方向の斜め 抑圧セグメント51の対の間の位相角は、ヘッド34の より大きな(たとえば1つの斜めセグメント52の幅よ り大きな)半径方向の動きを決定するのに用いられ得 る。このように、基準パターン12の偏心距離を測定す ることができ、ヘッド36はディスクドライブエレクト ロニクスを用いて操作されて上記偏心またはタイミング 非均一性を取除き、また同心円形トラックに最終サーボ パターン39を書込むことができる。

【0048】図10を参照して、図示されたパターン12のセグメントはディスク16の内側半径の近傍に位置づけられ、漸進的に、プリアンブルセグメントと、サーボアドレスマーク(SAM)セグメントと、タイミングセグメント50を含む第1のクロック情報43、Aタイミングと、抑圧セグメントおよび斜めセグメント51および52を含む第1の対の横断群76、BジグおよびCザグと、第2のタイミングセグメント51および52を含む第2の対の横断群76、EジグおよびFザグとを含む。

この例では、抑圧セグメント51の周期性は、19個の 斜めセグメント52ごとに1つの抑圧セグメント51が あるようになっている。斜めセグメントに対して他の周 期性を用いることも可能である。さらに、本発明の別の 実施例では、抑圧セグメント51は不規則で周期性を持 たないものであり得る。ヘッド34は、タイミングスト ライプ50に対して実質的に垂直な読取トラック60上 のパターン12の上を、プリアンブルセグメントからE ジグーFザグ横断群76へ動く。横断斜め位置セグメン ト52はディスク16の半径に対して逆方向に傾斜して 10 グメント50に関して比較すると、そのタイミングセグ おり、上述したように抑圧セグメント51を含む。図1 0に示す基準パターン12の例においてセグメント51 および52の2つの横断群76を用いることにより、角 を形成する (angular) 斜めセグメント52および角を 形成する抑圧セグメント51にわたる半径方向位置情報 が提供され、また図6(A)に示す基準パターン12の 例と比べて、ヘッド34の半径方向位置における変化の 検出および測定の感度が増加する(たとえば2倍にな る)。さらに、この横断群76は、スピンドルモータ制 御におけるタイミングエラーを相殺することにより、デ ィスク16の回転速度の変動による測定エラーを修正す

【0049】プリアンブルに対してセットされる基準ク ロックに対して、Aタイミング、BジグおよびCザグな どによって指定されるセグメントのバーストまたは群の 各々の遅延を表わす位相角を得るために、フーリエ変換 演算が用いられ得る。上記の位相角により、ヘッド36 を用いてたとえば最終サーボパターン39をディスク1 8に書込むためにディスクドライブエレクトロニクス4 0における位置およびタイミング情報が提供される。

る。

【0050】動作の一例では、ヘッド34は読取トラッ ク60を辿って、Aタイミングセグメント50を横切 り、その後BザグおよびCザグ横断群76にわたって漸 進的に動く。BザグおよびCザグ横断群76を横切る際 に、ヘッド34がBジグ群76中の第1の抑圧セグメン ト51上を横切り、その後第1の抑圧セグメントに対し て逆の角度でCザグ群76中の第2の抑圧セグメント5 1を横切る。ヘッド34がAタイミングセグメント50 とBジグおよびCザグ横断群76との上を横切るとき に、Aタイミングセグメント50からBジグおよびCザ 40 グ群76の第1および第2の抑圧セグメント51の各々 までの経過時間が測定され、これはたとえばB・ベーカ ー (B. Baker) および J・フィッツパトリック (J. Fit zpatrick) による「ディスク記録システムにおけるスペ クトル分析のための方法および装置 (Method and appar atus for spectral analysis in a disk recording sys tem)」と題された米国特許第5,784,296号に 記載されたようなフーリエ変換による位相計算によって 測定され、この開示をここに引用により援用する。

メント50からの2つの異なる遅延時間インターバルが 得られ、これらはヘッド34の半径方向位置の変化を検 査および検証するのに用いられる。上述したように、基 準パターン12に対するヘッド34の特定の半径位置に ついては、抑圧セグメント51と、Aタイミングのタイ ミングセグメント50などの隣接するタイミングセグメ ント50との間の予め選択された予測遅延がある。ヘッ ド34下を通過するセグメント51および52の観察さ れたジオメトリと予測されたものとをあるタイミングセ メント50に対応するヘッド34の半径方向の位置にお けるシフト量が決定され得る。ヘッド34がパターン1 2の上を横切ると、タイミングセグメント50を横切る のと抑圧セグメント51を横切るのとの間の測定された 遅延はタイミングセグメント50に沿った粗の半径方向 位置へ変換される。

【0052】図12を参照して、線(trace) 3

22

は、ヘッド34が上記読取トラック60に沿って図10 の基準パターン12の上を横切るときに、ヘッド34中 20 に誘導された信号に対する左から右への代表的な波形 (たとえばMoray (登録商標) チャネルチップなど のチャネルチップ21からのデジタル化サンプル)を表 わす。線3の波形は、プリアンブルおよびSAMセグメ ントからヘッド34に誘導された信号を示し、左から始 まる。線4は、ドライブエレクトロニクス40における チャネルチップ21からの出力信号を表わし、ヘッド3 4下を通過したプリアンブルおよびSAMセグメントの 終わりを記す第1のパルス78を含む。パルス78はす べてのタイミング測定について基準点として用いられ得 る。チャネルチップ21はプリアンブルの周波数および 位相に同期したクロックを含み、ここではすべての出力 が上記クロックに関連するものである。SAMが得られ るクロックサイクルは便利な基準場所であるが、ある整 数のクロックサイクルによって他の便利な基準場所(た とえばAタイミングバースト50の始点など) にシフト されてもよい。パルス78は、Aタイミングセグメント 50によって誘導された信号に対応する線3の波形セグ メント81の始点を記す。それから線4では、パルス8 0が、Aタイミングのタイミングセグメント50におけ るバーストフィールドのコサインおよびサイン情報の部 分を示す。

【0053】線1および線2はチャネルチップ21への 論理制御信号(たとえばコマンド)を示す。上記論理制 御信号によりチャネルチップ21がその中のクロックと プリアンブルとを同期できるようになる。SAMが得ら れた後、ヘッド34はSAMに続くデジタルデータを読 取る。読取られたビットの部分は線4に示す出力であ る。その後、線2の制御信号が下げられ(たとえばデジ タル0)、また上げられて(たとえばデジタル1)、B 【0051】上述の経過時間により、Aタイミングセグ 50 ジグバーストの第1の部分についてのパルス82などの

各パルスによって広げられた(spanned)データの離散 フーリエ変換(DFT)を可能にする。細い/狭いパル ス窓98は、Eジグバーストの1サイクルの読取を示 す

【0054】線2は、SAMおよびグレイコード化されたデータ(Gray Coded Data)の復号化を可能にするための制御信号を含む。この線2中の制御信号は下降し(たとえばデジタル0)、後に上昇して(たとえばデジタル1)、A、BおよびCタイミングバーストの対応部分(約3分の1)のDFTを可能にする。線2中のパルス82は、Bジグ群76の斜めセグメント52によって誘導された信号を示す線3中の波形セグメント83のDFTを可能にする。線3中のノッチ84は、Bジグ群76における第1の抑圧セグメント51による信号変化を示す。

【0055】線3中の波形セグメント85は、上記抑圧 セグメント53の後のBジグ群76中の残りの斜めセグ メント52によって誘導された信号を示す。線3のノッ チ87は、BジグおよびCザグ横断群76の間の半径ギ ャップ88による信号の変化を示す。その後、線3中の 20 波形セグメント90はCザグ群76中の斜めセグメント 52による信号を示し、その後、Cザグ群76中の抑圧 セグメント51がヘッド34下を通過したことを示すノ ッチ92が続く。波形セグメント94はその後、抑圧セ グメント51後のCザグ群中の斜めセグメント52によ って誘導された信号を示す。線3中の波形セグメント9 6に示す信号の高い振幅は、Dタイミングセグメント5 Oによるものである。その後、線3の波形は、Bジグお よびCザグ群について述べたものと同様のそれぞれEジ グおよびFザグ群による信号に対応する。線3中の別の ノッチ89はEジグおよびFザグ横断群76の間の半径 ギャップ88による信号の変化を示す。

【0056】線2は斜めセグメントまたはタイミングセ グメントの1サイクルに対応するタイムインターバルに わたるDFTを可能にする狭いパルス98を含む。パル ス98は、周波数および位相においてプリアンブルと同 期する基準クロックに対して遅延され得る。この基準値 はSAMとして選択され、これはこの目的で用いる一意 のパルス群である。パルス98は図13により詳細に示 される。線の水平方向の目盛は、Aタイミングセグメン 40 ト50などの任意の点からマイクロ秒の遅延である。デ ィスクドライブエレクトロニクス40におけるファーム ウェアはこの遅延を制御し、抑圧されたセグメント51 の位置を突きとめ、粗位置を決定する。線の垂直方向の 目盛はヘッド信号の振幅である。図12の線3は図10 のパターンによってヘッド34に誘導された信号に対応 し、図12の線4は、線3中の波形を測定して抑圧セグ メント51を求めるためのインターバルに対応する。こ のように、図12の線4は図13の線の窓に対するタイ ミング制御である。

【0057】図13では、ヘッド信号の振幅は約80カウントで始まり、タイミングDのタイミングセグメント96の後、図12の線3中のノッチ102に対応する信号における1ノッチ100当り約14.8μsとなる。図13のヘッド信号はこの後、E軸群76中の上記第1の抑圧セグメント51を示す約16.2μsのノッチ104まで、約60カウントまで再び上昇する。その後、ヘッド信号は、EジグおよびFザグ横断群76の間の半径ギャップ88に対応する約17.3μsのノッチ106まで、約60カウントまで再び上昇する。このヘッド信号は、ヘッド34がFザグ群76の上を横切るときに約60カウントまで再び上昇する。図示しないが、この信号は、ヘッド34が16.2μsのノッチ104と同様にCザグ群76中の抑圧セグメント51の上を横切ると、再び下降した。

【0058】このように、抑圧セグメント51は、図1 2の窓98と同様、基準パターン12によりヘッド34 に誘導された信号に沿ってタイミング窓を動かし、タイ ミングセグメント50からヘッド34が横切った斜めセ グメント52の数を、誘導されたヘッド信号中のノッチ により示される抑圧セグメント51が求められるまで計 数することにより、検出され得る。上記の斜めセグメン ト52のカウントは、ヘッド34がタイミングセグメン ト50と抑圧セグメント51とを横切る間の経過時間を 大まかに表わしたものであり、抑圧セグメント51の傾 斜に基づいて粗位置情報を提供する。 抑圧セグメント 5 1までの経過時間を用いた、たとえば図6(A)の基準 パターン12の偏心距離を検出するための上述の測定ス テップは、クラッシュストップにおける偏心距離および 30 タイミングの非均一性を決定するために図10のパター ンに等しく適用可能であり、また後にサーボ書込の際に 用いてこの偏心を排除することもできる。

【0059】図10の基準パターン12では、タイミン グバーストAタイミングおよびDタイミングが用いら れ、さまざまなノイズ源により誘導されるスピンドルジ ッタまたは位相ーロックーループ周波数エラーにより起 こるわずかな位相誤差を較正する。プリアンブルと、S AMおよびデジタルデータと、AタイミングおよびDタ イミングバーストとは、等時曲線に沿って転移して並べ られる。好ましくは、AタイミングとDタイミングとの タイミングバースト間の時間インターバルは、1セグメ ント52および1スペース51が読取ヘッド34の下を 通過するのに要する時間の整数倍である。図10のすべ てのバーストのタイミングを測定するのに用いられるス ピンドル速度またはクロック周波数におけるわずかな変 化が、AタイミングとDタイミングとの測定された位相 差における小さなずれを引起すおそれがある。Aタイミ ング、Bジグ、CザグおよびDタイミングバーストの組 全体にわたるその位相差の単純な線形の分布を仮定する 50 と、中間バーストBジグおよびCザクについて測定され た位相の有用な修正が予測され得る。

【0060】BジグおよびCザグバースト(ならびにE ジグおよびFザグバースト)の構造が周期的であるの で、バーストBジグ、Cザグ、EジグおよびFザグの位 置全体の位相は、ヘッド34がディスク16の半径に沿 ってある斜めセグメント52から次の斜めセグメント5 2の対応する点まで動くと1サイクル変化する。基準パ ターン12が上方向に動くと、トラック60に沿った読 取サンプルのすべての位相は位置バースト(たとえばB ジグ、Cザグ、EジグまたはFザグ)の立上がり端と同 10 量だけシフトされる。この関係は図11に示され、これ はディスク16の半径方向およびダウントラック(down track) 方向に沿ったヘッド信号の変化の3D「ウォッ シュボード (wash board)」波形を示す。一例では、線 2 (図12のサーボ・ストローブ) の制御信号のレベル を上げることにより規定される測定窓98内にあるすべ ての位置バーストBジグ、Cザク、EジグおよびFザグ の位相が測定される(たとえば効果的に平均化され

【0061】図11は、たとえば図10の斜め位置要素 76 すなわちBジグ、Cザグ、EジグおよびFザグの集 合の一部分の上を飛行するヘッド34に誘導されたヘッ ド信号の振幅を表わす、面31の概略図である。単一ト ラックからのヘッド信号はXすなわち時間方向の面によ る上記面31を介したスライスに対応する。ヘッド34 をディスク16の半径に沿って内方向へ動かすことは、 スライシング面をΔR方向に動かすことに対応する。こ の例の目的のため、図11におけるユニットは任意であ るが、これらの座標の現在の値は10分の1ミクロンの オーダであり得る。

【0062】図11に示すように、ヘッド信号はローパ スフィルタにかけられて、高周波ノイズはほとんど除去 され、斜めの磁気転移52からのほぼ正弦波の信号31 が残される。斜め要素52の1つは抑圧されており(た とえば抑圧セグメント51)、これが1対の転移33ま たは1サイクルの理想的な正弦波31を排除し、図12 の線3におけるノッチ84または92に対応する平坦な 角をなす帯57をもたらす。この例では、ヘッド信号の ほとんどの正弦波部分は、ヘッド34が半径方向に動か されるにつれて約6サイクルにわたって周期的にかつ迅 速に繰返される。同時に、平坦なすなわち抑圧された部 分57は、Xすなわち時間の値がより大きくなるまで継 続して動く。平坦化サイクル57の時間、Xを正弦波の 信号/集合の始点(X=0)から(または他の何らかの 基準事象から) 測定することにより、粗いヘッド位置の 測定値が得られ、これが最初の半径 (ΔR=0) からへ ッド34によって横断されたものの数を決定するのに用 いられる。これは、X方向に1サイクル長のサンプリン グ窓を用いて、その窓をその窓内の累積信号がほぼゼロ に落ちるまでX方向に動かすことによって、達成され得 50 合せが可能であり、それらは、上述したように、基準パ

る。これが最も近い整数のサイクルを決定する。あるサ イクルの密な位置成分または断片は、たとえばフーリエ 変換によって正弦波集合にわたる全信号から評価され得

26

【0063】チャネルチップ21 (たとえばLucent (登 録商標) コーポレーションによるMorayチャネルチップ など)をドライブエレクトロニクス40内で用いると、 ヘッド34が読取トラック62 (図10) に沿って基準 パターン12にわたって掃飛するにつれて、ヘッド34 からの読取信号の離散サイン・コサイン変換が生成され る。離散フーリエ変換により、ヘッド34に対する基準 パターン12のディスク16の半径方向に沿った変位に ついての情報が提供される。ヘッド34の位置について のatan (sin/cosin) を変換することにより、ヘッド3 4の位置についての情報が、半径方向に動いたサイクル の角度または断片の形式で得られる。ラジアンで表わさ れる上記位相角を2πで除した位置バーストパターン (たとえばBジグ、Cザグ、EジグまたはFザグバース ト) の周期に等しい尺度因子で乗算することにより、半 径の変化が算出される。

【0064】ヘッド34は、ディスク16の内径から外 径へ動かされる間に、たとえば何万サイクルという位置 バースト(Bジグ、Cザグ、EジグまたはFザグなどの ジグザグバースト)を横断し得る。このように、ヘッド 34が基準半径(たとえばクラッシュストップにおける もの) から横断した総角またはサイクル数が維持され る。直角位相のヘッド信号または位置バーストからのサ インおよびコサイン成分を用いる補間関数は、複数のサ イクルおよびサイクルの断片を追跡するのに用いられ得 る。補間法は通常、干渉計、光学エンコーダおよびその 他の測定システムにおいて用いられる。

【0065】一旦、基準パターン12の測定値から繰返 し可能なランアウトおよび繰返し可能なタイミングエラ ーが減じられ、ディスクドライブのサーボループがヘッ ド36の1つを回転しているブランクディスク18の1 つの上方の実質的に同心のトラック場所上に位置付けら れると、ヘッド36の書込要素35によって規定される 比較的密な解像度で最終サーボパターンが書込まれ得 る。たとえば、図14において、書込要素35は、同期 化のためのデジタルデータ、サーボアドレスマーク、ト ラック番号およびヘッド番号などを含み、それに続いて たとえばアンカットのバーストフィールドパターンを含 む。一例では、最終サーボパターン39は図14に示す サーボパターン位置バーストA、B、CおよびDを含 む。各サーボバーストは書込要素35がディスク18を 別々に通過し、12の例に対してトラック幅を半分ずら すことを要求する。通常、トラックの数は最終サーボト ラックの境界で変わり得る。最終サーボパターンについ てはデジタルデータおよび位置バーストの他の多くの組

ターン12から導出される位置およびタイミング情報に 基づいてすべてセルフサーボ書込され得る。

【0066】図14では、第1のサーボバースト(サー ボバーストAなど)が書込まれた後、ヘッド36はたと えば2分の1データトラックピッチ分進められ、次のサ ーボバースト (たとえばサーボバーストB) がトラック 上に書込まれる。それから、ヘッド36が2分の1トラ ックピッチ分進められ、第3のサーボバースト(たとえ ばサーボバーストC) が書込まれる。ヘッド36はその ースト(たとえばサーボバーストD)が書込まれる。こ の他のサーボパターンおよびサーボバーストピッチもま た公知であり、利用可能である。製品の仕様に合せて最 後に分解されたデータバーストの書込は、ディスク18 のデータ記憶領域の半径方向の延び全体にわたって起こ る。あるデータ面に一旦埋込サーボセクタまたはウェッ ジが書込まれると、次の面も書込まれ得る。高性能の書 込チャネルを含むディスクドライブのいくつかにおい て、またはサーボパターンが面から面へと互い違いにさ れた場合は、複数のディスク面の各々で書込ヘッドを切 20 換えることによって、1回転の間に複数の記憶面にサー ボパターンを書込むことが実用的である。

【0067】GMR書込要素37は誘導性書込要素35 と比べてかなり狭いので、各トラックのピッチにわたっ て複数の対のバースト円周端を設けることが必要であ る。たとえば、サーボバーストAおよびBの隣接する円 周端によりあるサーボ場所が設けられ、一方、サーボバ ーストDおよびEの隣接する円周端により別のサーボ場 所が設けられる。サーボバーストBおよびCの隣接する 円周端により第3のサーボ場所が設けられる一方、サー ボバーストEおよびFの隣接する円周端により第4のサ ーボ場所が設けられる、などである。

【0068】図15を参照して、図4、5、6および1 0のパターンに含まれるような斜めセグメント52の詳 細が概略的に示される。半径方向における1セグメント および1スペースのサイクルは、Bジグ、Cザグ、Eジ グまたはFザグなどのある位置バーストの位相における 2π ラジアンの変化については、距離 $2 \times h$ に対応す る。BジグおよびCザグなどの2つの対向する斜めバー ストの位相差は、2πラジアン変化するのに、半径距離 の半分すなわちhしか必要としない。

【0069】斜めセグメント52は幅wを有するが、ダ ウントラック60すなわち円周方向にわずかに長い寸法 しを有する。すべての半径において同じ半径尺度因子を 維持することが望ましい場合もある。このとき、半径の 間隔hは一定であるが、Lは局所的な半径に比例してお り、角度αはより大きな半径で増加する。このように、 内側半径で線幅しが最も細くなる。以下の説明では、デ ィスクの内径(ID)および外径(OD)における寸法 およびパラメータに対して下付き文字「i」および

「o」がそれぞれ用いられる。公称内径Riの一例は約 $R_i = 21.0 mm$ であり、公称内径R。は約R。= 4 6. 3 mmであり得る。図15の「半径」という標示 は、等時曲線(たとえば図13のスポーク11)の一般 的な方向を示し、その等時曲線と斜めセグメント52と の間の角度は α である。このように、 $L=w/cos\alpha$ である。たとえば $\alpha_1 = 20$ 度を選択することにより、 磁気転移間の円周方向の長さは1ミクロンよりわずかに 大きくなる。1回転ごとに転移セルの数をN=1200 後2分の1トラックピッチ分進められ、第4のサーボバ 10 0の値まで丸めることにより、IDでのセル長さはL; = $(2\pi R/N) = 1.099557 \mu m$ となる。等時曲 線(高さh)上で遮られた長さはh=L/tanαであ る。上述のように選択されたIDの値から、高さhi=L $i/tan\alpha i=3.021009 \mu m となる。半径方向$ の変位と位相との間の尺度因子を一定に保つために、高 さhの値はいかなる半径でも同じものが用いられ得る。 転移間の時間は一定であるので、セルの長さは半径に比 例し、ここでL=Li×R/Riである。ODにおける長 さは、 $L_0 = L_1 \times R_0 / R_1 = L_1 \times 46$. 3 mm/2 1. 0 mm = 2. 4 2 4 2 6 1 μ m である。この結果生 じるODの角度は、 $\alpha = \arctan(L_o/h_o) = 38.7$

28

【0070】この実施例では、パターン12は200の スポーク11を有することができ、スポークの長さの合 計は6001である。スポーク11の成分例は表1に示 すとおりである。

[0071]

45908度となる。

麦1

	成分名および機能	<u>長さ(L)</u>
30	プリアンブル 1	76
	SAM1	18
	Dig 1インデックス	2
	Dig 2ウェッジ	2
	バーストA同期タイミング	30
	ギャップ	2
	バーストB位置ジグ	30
	ギャップ	2
	バーストC位置ザグ	30
	ギャップ	2
40	バーストDタイミング(修正用)	30
	ギャップ	2
	プリアンブル 2	76
	SAM2	18
	バーストS同期(書込用)	30
	書込ギャップ	250

【0072】スポーク11の一部の概略図を図16に示 す。偏心距離を修正するために、以下の点が考慮され る。通常、組立を容易にするためにディスクの中心孔は ディスクドライブスピンドルより大きくなっており、約 50 100 μ m の最大クリアランスによりディスクとスピン

ドルとのセンターライン間のオフセットが最大50μm まで許容される。ディスク中心に対するプリントパター ン12のオフセット予測値の一例は約15μmであり得 る。この結果生じる65 μmの最大偏心距離が上述のよ うにセルフサーボ書込の初期段階で測定され、最終製品 のトラックが本質的に円形でかつディスクの回転軸を中 心とするよう修正される。

【0073】偏心パターン12の概略図が図17に示さ れ、図中、rはディスクの回転軸から測定された実際の 半径を表わし、Rはパターンの中心から測定された見か けの半径を表わす。上述のチャネルチップ21からの位 相測定によりRが得られ、総偏心距離eが修正され得 る。パターン上の観察点は実際の半径に関連しており、 ここで

[0074]

【数1】

 $re^{i\alpha} = e + Re^{i\theta}$ ### $r^2 = R^2 + e^2 + 2eR\cos\theta$

【0075】である。偏心率 ε の無限の (dimensionles s) 測定値には、IDで限界が与えられ、このとき

[0076]

【数2】

$\varepsilon = e/R \le 65 \mu m/R_i = 0.003095$

【0077】である。後者の関係式を二項級数で展開す ると、以下の関係式1が得られる。

[0078] $r = R[1 + \varepsilon^2 + 2 \varepsilon \cos \theta]^{1/2} = R[1 + \varepsilon^2]$ $ε^2/4 + ε \cos \theta - ε (\cos 2 \theta)/4 + O(ε^3)$] (関係式 1)

式中、 $O(\gamma^3)$ は一定時間 γ^3 により制限された非常に 小さな項である。

【0079】セルフサーボ書込の初期段階では、アクチ ュエータがクラッシュストップ (r は公知である) に対 して押付けられる。すべてのスポーク11からのデータ はディスク16の複数の回転に対して平均化され、エレ クトロニクスおよびスピンドル軸受からのノイズの影響 を減じる。その後、DFTを用いて関係式1の第1の調 和項を計算し、それによって総偏心距離 e と、 $\theta = 0$ (ランナウトは最大である) に対応する角オフセットの 位相とが得られる。これは、ボイスコイルモータの電流 の繰返し成分を観察することと、変換を反転させてそれ を生じたPESを導出することとにより、実現され得 る。

【0080】当業者は、リファレンスディスク16の面 14上に一旦プリントされたプリントサーボ基準パター ン12およびそれに続くディスクドライブ22へのリフ アレンスディスクの設置により、はるかに少ない資本投 資で、サーボライタと同様の位置付け機能が得られると わかるであろう。セルフスキャン、セルフサーボライト 処理はサーボライタがない場合よりも多くの時間を要し 得るが、この動作は、ディスクドライブが完全に組立て られ、粒子汚染に対して封止され、かつディスクドライ 50 部分として転写される低解像度でプリントされたサーボ

ブエレクトロニクスと一体化された後に行われる。この バーンイン時間が延びたことは、ほとんどのディスクド ライブの故障が初期のバーンイン・インターバル中に起 こることから、有利である。これらのディスクドライブ 耐久セルフスキャン、バーンインおよびセルフサーボラ イトは、使用の際に信頼性を持って動くであろうと思わ

30

【0081】本発明を、非常に高いトラック密度のいく つかの状況下におけるディスク16上の単一の基準パタ 10 ーン12に関して説明してきたが、すべてのディスク面 に基準パターンをプリントし、その後ある特定の面の基 準パターンを用いてその特定の面に対して最終サーボパ ターンを生成および書込することも有用または必要とな り得る。この要件は、振動または乱れにより、たとえこ のドライブの別のヘッドが正確にプリント基準パターン を追従したとしても特定のヘッドが所望の場所から過度 にずれてしまうおそれのある状況において、生じ得る。 要するに、ある特定のドライブまたはドライブ設計にお ける機械的公差により、最終製品サーボパターンをセル 20 フ書込する際に各ヘッドがそれ自体の位置基準で別々に 制御される必要が生じ得る。このアプローチは、2段ア クチュエータを有するトランスデューサヘッドに対して も有用であり得る。というのは、各ヘッドが局所的にプ リントされたサーボ基準パターンに従いながら、高解像 度の製品サーボパターンを同じ記憶面に書込むことがで きるからである。

【0082】多面ディスクドライブの1つの面は、他の すべての面に書込むためのクロック情報を提供するのに 用いられる磁気的にプリントされた基準パターンを含み 得る。このアプローチは、HDAハウジングの光透過性 ヘッド・ビューイング窓と、外部サーボ書込装置によっ て可能になる非接触性ヘッドポジショニングと組合され ると、クリーンルーム環境の外でのサーボ書込を可能に し、この外部サーボ書込装置とは、たとえばビル・R・ ベーカー (Bill R. Baker) およびアレックス・モラル (Alex Moraru) による「改良されたポジショニングシ ステムによるサーボトラック書込 ("Servotrack write with Improved positioning System") | (IEEE Tran s. On Magnetics, Col. 33, No. 5、1997年9 40 月、2623~2625頁) およびB・R・ベーカー

(B.R. Baker) による「非固定サーボ書込のための方法 および装置 ("Method and Apparatus for Non-Constan t Servo Writing")」と題された米国特許第5,77 1,130号に記載されるような光学プッシュピン・サ ーボライタなどであり、上記の文献をともにここに引用 により援用する。

【0083】本発明により、高価なサーボライタは必要 なくなり、また高価なクリーンルーム環境内でのサーボ 書込動作が排除される。好ましくはディスク製造動作の

32 タイミングに基づいた位置情報を含み、またはこれらの パターンは周波数符号化され、すなわち基準パターン1 2の隣接するセグメントに異なる周波数がプリントされ 得る。ディスクドライブのための周波数に基づいたサー ボパターンの例は、パタポーリアン (Patapoulian) 他 による「サーボ・ビタビ検出器を用いるディスクドライ ブのための広域Bi相デジタルサーボ情報検出および予 測 ("Wide BiPhase Digital Servo Information Detec tion, and Estimation for Disk Drive Using Servo Vi terbi Detector")」と題された同一譲受人の米国特許 第5,661,750号、およびソルデロ (Sordello) による「セクタ化されたデータ経路追従サーボシステム ("Sectorized Data Path Following Servo Dyste m")」と題された米国特許第4,188,646号に 記載される。これら2つの特許をここに引用により援用

基準パターン12が用いられ、特定のドライブが完全に 組立てられ、周囲から封止され、機械的および電気的側 面の両方から検査された後、ディスクドライブを製品仕 様になるまでセルフサーボ書込することを容易にする。 要するに、プリント基準パターン12およびディスクは 自蔵式サーボライタとなり、クロック情報と位置情報と の両方をディスクドライブ内部に提供する。このアプロ ーチにより、サーボライタのポジショニングエラーおよ びヘッドとディスクとの間の低周波数の相対的な動きが 排除されるので、従来のサーボライタと比べてより高い 10 TPI密度が可能になる。さらに、データディスクのト ラックピッチは別個のディスク記憶面およびヘッドの組 合せの各々について最適化でき、最適化TPIを完全に 可能にする。これは、一旦サーボライタが排除されると セルフサーボ書込時間が長くなることはコスト効果的で あり得るからである。プリントサーボパターンを用いた このセルフサーボ書込アプローチにより、複数の製品世 代にわたるセルフサーボ書込およびTPI密度のかなり の増加が可能になり、また容易になる。

【0088】本発明を、特定の好ましい例に関してかなり詳細に述べてきたが、他の例も可能である。たとえば、当業者には、本発明が他のサーボパターンおよびサーボパターンを用いる記憶装置とともに用いられ得ることが明らかなはずである。したがって、前掲の請求項の精神および範囲はここに含まれる好ましい例の記載によって制限されるべきではない。

【0084】プリントサーボ基準パターン12における 20 偏心はディスクドライブエレクトロニクス40内に存在するソフトウェアおよび信号処理によって取除かれ、真の円形トラックを追従する埋込サーボセクタ/パターン(たとえばサーボパターン39)が書込まれ得る。セルフサーボ書込み処理において、製品サーボパターン情報39は、プリント面14上に直接書込まれ、プリント基準パターン12を上書きするかまたは面14のプリントされない領域に書込まれる。パターン39はまた、ディスク18の記憶面にも書込まれる。

【図面の簡単な説明】

【0085】プリント基準パターン12は最終サーボパ 30 ターン39より密度および質が低くなり得る。これは、プリントサーボ基準パターンを含むために最終製品埋込サーボセクタ間の全データ領域が用いられ得るからである。このような低解像度のプリント基準パターンは、セルフサーボ書込に対して位置およびタイミング情報を提供する他の信号処理技術によりフィルタリングまたは処置され得る。

【図1】 リファレンスディスクの記憶面にサーボ基準 パターンをプリントするための磁気プリンティングステ ーションの一実施例を表わす図である。

【0086】たとえば、本発明の一実施例では、基準パターンのプリンティングは、本発明のセルフサーボ書込法によって書込まれる最終製品/サーボパターンの密度の約8分の1で行われる。このように、この処理は大まかな基準で始まり、データが多くの転移からフィルタされてより鋭い基準を抽出する。図18は、基準パターン12のプリンティングおよびヘッド位置情報を用いてパターン偏心距離を測定するステップの例を示すフローチャートであり、図19は、本発明に従って、基準パターンを読取って最終サーボパターンをセルフサーボ書込するためにヘッド位置情報を得るステップの例を示すフローチャートである。

【図2】 基準パターンをつけたディスクおよび複数の ブランクディスクを含むハードディスクアセンブリとディスクドライブエレクトロニクスとを含み、製造工程中 にセルフスキャンステーション内で基準パターンに基づ いてセルフサーボ書込を行なう、ハードディスクドライ ブの一実施例の図である。

【0087】プリント基準パターン12は上述のように 50 つけたディスク上にプリントされた横断パターンととも

【図3】 (A) は、ドライブエレクトロニクスの一実施例の詳細を含む、図2のハードディスクドライブの簡略図であり、(B) は、図3(A)のドライブエレクトロニクス内のチャネルチップの一実施例の詳細を示す簡略図である。

ターンのプリンティングは、本発明のセルフサーボ書込 【図4】 図1のプリンティングステーションによって 法によって書込まれる最終製品/サーボパターンの密度 40 ディスク面に転写された、本発明の複数の局面に従った の約8分の1で行われる。このように、この処理は大ま サーボ基準パターンの一実施例の平面図である。

【図5】 (A) および(B) は、図1のプリンティングステーションで、基準パターンをつけたディスク上にプリントされたサーボクロック情報およびサーボ位置情報を含む基準パターン例の一部を拡大した概略平面図である。

【図6】 (A) および(B) は、サーボクロック情報 およびサーボ位置情報を含む基準パターン例の一部を、 図1のプリンティングステーションで、基準パターンを つけたディスクトにプリントされた横断パターンととも に示す、拡大概略平面図である。

【図7】 図1のプリンティングステーションでプリン トされた、図6の基準パターンの半径方向の基準セグメ ントの線形化された部分を表わす1組のグラフ図であ

【図8】 図2のディスクドライブのアーキテクチャに 関する、本発明に従ったプリント基準パターンの空間的 考察および制約を表わす図である。

【図9】 本発明の複数の局面に従ったプリント基準パ ターンよりかなり高いトラック解像度(密度)を有する 10 偏心距離の例を示す図である。 精確に位置付けられたデータトラックを得るためのプリ ント基準パターンの使用を示す図である。

【図10】 図1のプリンティングステーションで、基 準パターンをつけたディスク上にプリントされた図4の 基準パターンの別の例の一部を大きく拡大した図であ

【図11】図10のようなパターンの半径方向およびダ ウントラック方向に沿ったヘッド信号の変化を表わす3 D「洗濯板」波形を示す図である。

【図12】 プリント基準パターンによりトランスデュ 20 ーサヘッドに誘導された信号に関する線の組を表す図で ある。

【図13】 図12の線を用いたプリント基準パターン の位置付け特徴についての線を示す図である。

【図14】 本発明の原理に従って、図1のプリンティ*

*ングステーションでプリントされた基準パターンに基づ いて、図2の組立てられたディスクドライブによってセ ルフ書込された、隣接する円周方向のデータトラックの バンド内の最終サーボパターンを示す図である。

34

【図15】 図4の基準パターンにおける部分的に斜め になった位置セグメント例の詳細を示す概略図である。

【図16】 図4のパターンにおけるスポークの別の例 の詳細を示す概略図である。

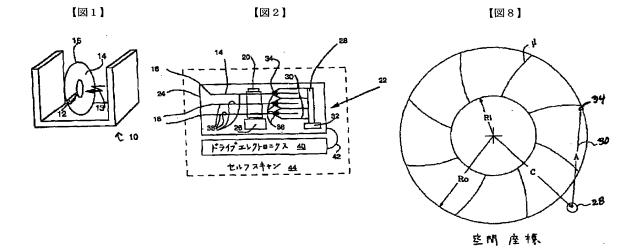
【図17】 ディスクの回転軸に対する基準パターンの

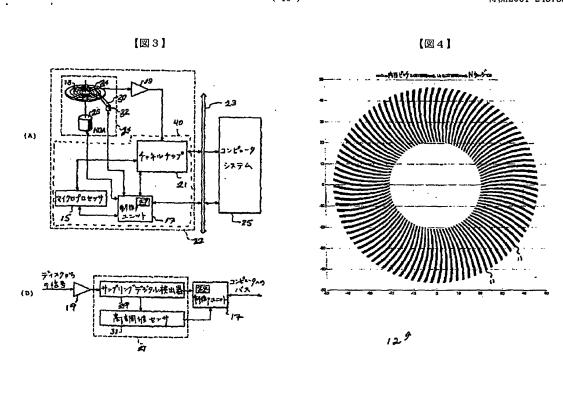
【図18】 基準パターンのプリンティングと、ヘッド 位置情報の用いてパターン偏心を測定することとを示す フローチャート図である。

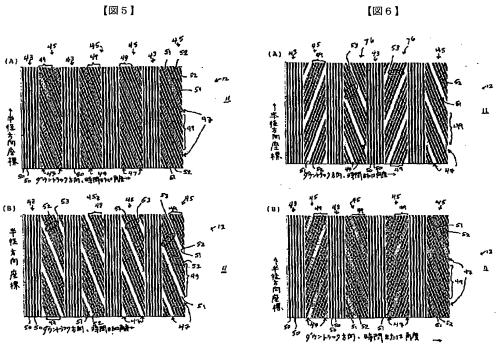
【図19】 基準パターンを読取ることにより位置情報 を得て、最終サーボパターンのセルフサーボ書込を行な うことを示すフローチャート図である。

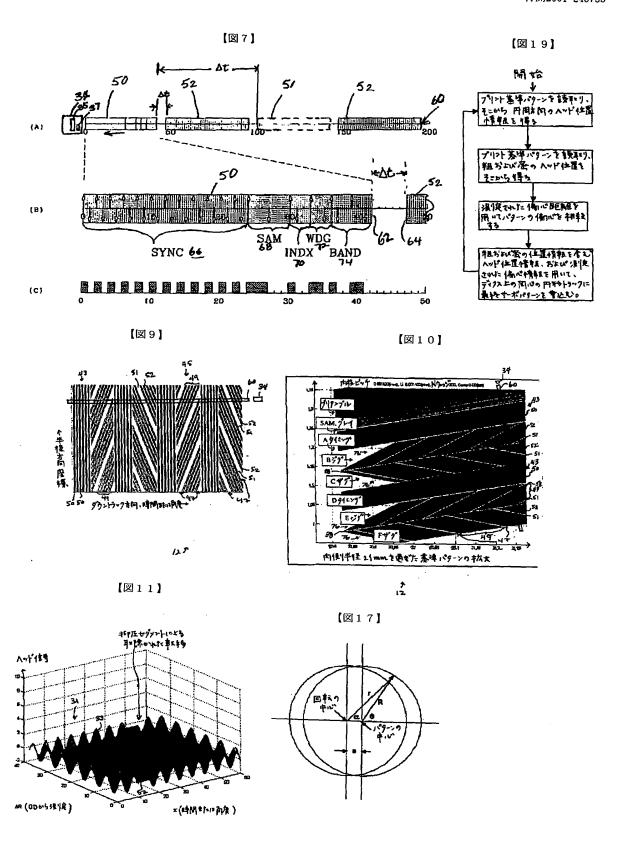
【符号の説明】

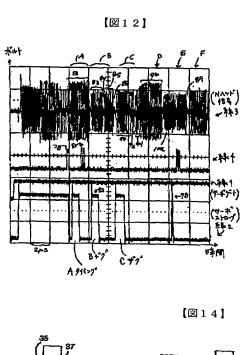
14 記憶面、16 ディスク、18 ブランクディス ク、20 スピンドル、22 ディスクドライブ、24 ヘッドーディスクアセンプリ、26 モータ、28 ヘッドアクチュエータ構造、30 ヘッドアーム、32 回転コイルボイスモータ、34,36 トランスデュ ーサヘッド、38 ブランク面、40 ドライブエレク トロニクス、42 相互接続部、44セルフスキャン。

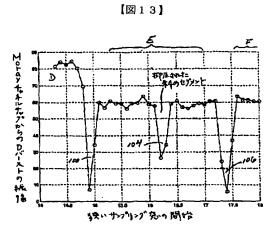


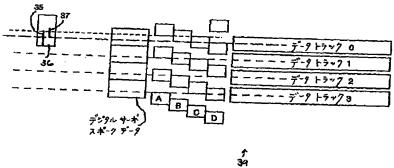




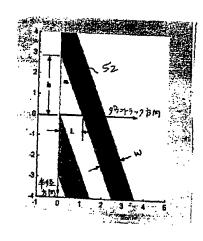




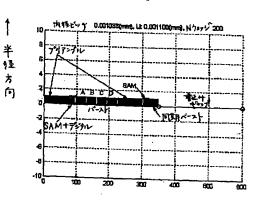




【図15】

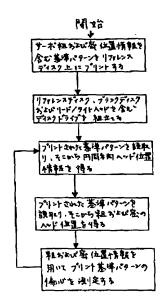


【図16】



ダウントラックカー→

【図18】



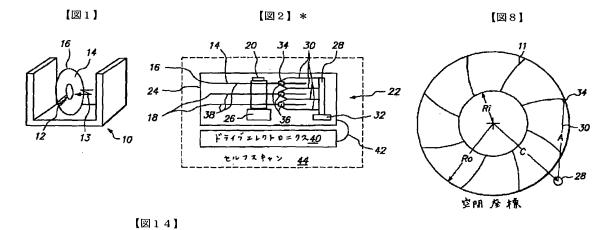
【手続補正書】

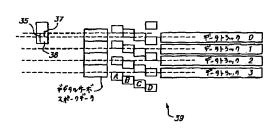
【提出日】平成13年4月5日(2001.4.5)

【手続補正1】

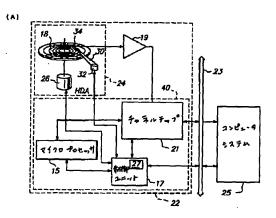
【補正対象書類名】図面

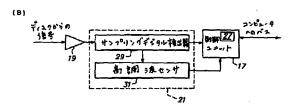
*【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【補正内容】



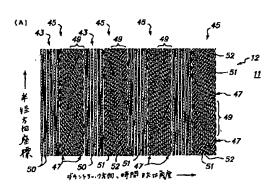


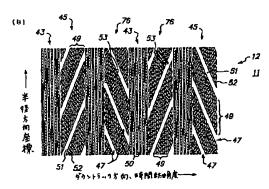




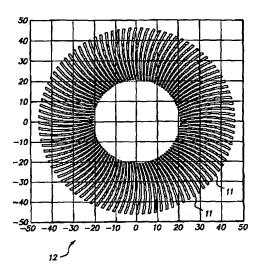


【図6】

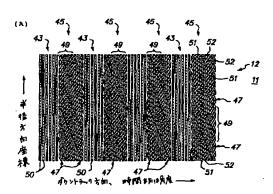


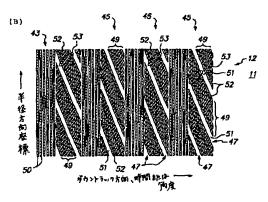


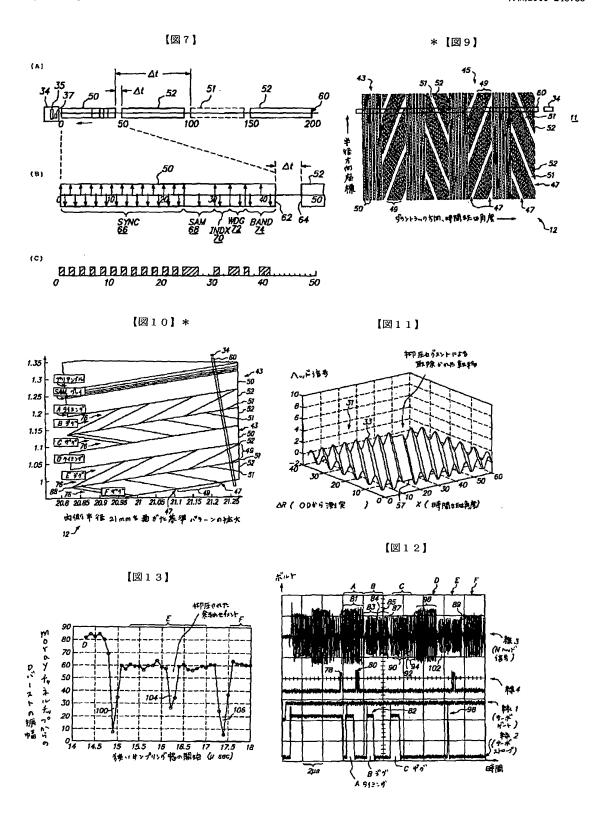
[図4]

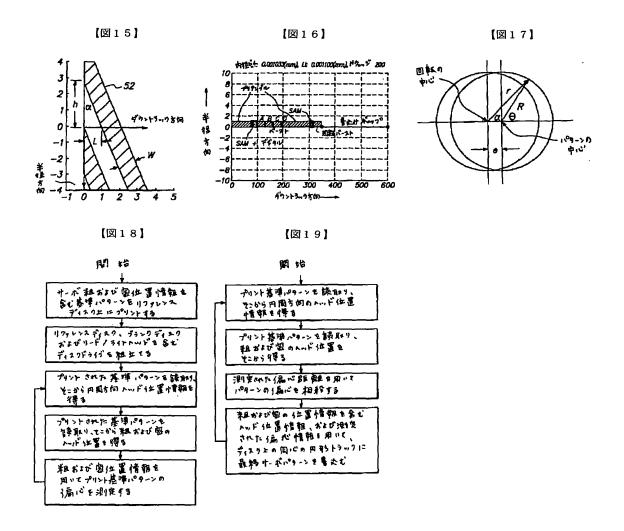


【図5】









フロントページの続き

(72)発明者 マイケル・マヨ

アメリカ合衆国、94303 カリフォルニア 州、パロ・アルト、チャンニング・アベニ ュ、1880